

# 北京国化新材料技术研究院有限公司文件

北新材发〔2026〕16号

## 关于召开“2026 华南硅业大会及展览会”的通知

### 各有关单位：

硅基材料作为支撑现代工业发展的核心基础材料，在驱动科技创新与产业升级进程中发挥着不可替代的关键作用。华南地区凭借其深厚的产业集群积淀与蓬勃的创新活力，已然成为我国硅基材料领域高质量发展的重要引擎。

为进一步深化区域技术交流、加速科研成果转化，推动硅行业绿色可持续发展，我院在成功举办首届的基础上拟定于 2026 年 10 月 27-29 日在深圳举办“2026 华南硅业大会及展览会”。本活动包括四大硅系列活动：“2026 硅橡胶技术创新与应用发展峰会”、“2026 硅树脂技术创新与应用交流会”、“2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会”、“2026 硅基陶瓷材料及应用技术交流会”、“2026 第四届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛”。这些会议全面覆盖硅橡胶、硅树脂、白炭黑、硅溶胶、硅基气凝胶及硅基陶瓷生产技术等关键领域，精心搭建起集技术研讨、产品展示、商务合作为一体的高端交流平台，助力华南地区硅基材料产业向高端化、智能化、绿色化方向加速升级。

现将具体事宜通知如下：

## 一、组织机构

主办单位：北京国化新材料技术研究院有限公司

承办单位：ACMI 硅基新材料研究所

支持单位：中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会、硅产业绿色发展联盟 SAGSI、中关村光伏产业联盟、云南省硅工业工程研究中心

支持媒体：有机硅、气凝胶产业、ACMI 硅基新材料、硅产业绿色发展联盟官网、国化新材料研究院、化工新材料

## 二、日程安排

### （一）时间地点

会议时间：2026 年 10 月 27-29 日

会议酒店：深圳登喜路国际大酒店

酒店地址：深圳市宝安区宝田一路 12 号

酒店电话：0755-23008888

### （二）活动日程：

10 月 27 日全天	会议代表注册、签到
10 月 28 日上午	大会开幕式
10 月 28 日下午-29 日	会议一：2026 硅橡胶技术创新与应用发展峰会
	会议二：2026 硅树脂技术创新与应用交流会
	会议三：2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会
	会议四：2026 先进硅基陶瓷技术与应用交流会

	会议五：2026 第四届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛
10月28-29日全天	观众注册
10月28-29日全天	展览展示：2026 华南硅业大会及展览会

### 三、展览内容

#### 1、有机硅展区：

**有机硅特种制品：**硅基阻燃材料、导热硅胶、屏蔽硅胶、仿生硅橡胶、医美植入硅胶、氟硅胶、苯基硅橡胶、发泡硅橡胶、空间级硅橡胶、导电硅橡胶

**有机硅终端应用：**有机硅热界面材料、有机硅电子材料、有机硅密封胶、有机硅阻燃剂有机硅防水剂、有机硅消泡剂、有机硅脱模剂、纸张隔离剂、硅树脂涂料、电绝缘漆、硅脂硅膏

**有机硅深加工产品：**硅油、高温硅橡胶、室温硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂：苯基硅烷、功能性硅烷 改性硅油；

**2、二氧化硅展区：**气相二氧化硅、沉淀二氧化硅、白炭黑、高纯度二氧化硅、纳米二氧化硅、活性二氧化硅、超细二氧化硅、熔融二氧化硅、结晶二氧化硅等；

**3、硅基陶瓷展区：**高纯度碳化硅粉体、纳米碳化硅粉末、碳化硅晶须、高性能氮化硅粉体、硅铝合金陶瓷粉体、氧化硅陶瓷原料

**4、气凝胶展区：**气凝胶粉体、气凝胶颗粒、气凝胶毡/毯(柔性卷材)、气凝胶板/异形件(刚性制品)、气凝胶布/织物(复合于基材)、气凝胶涂料、二氧化硅气凝胶、改性疏水型气凝胶(重点展

示防水防潮性能)、复合增强型气凝胶

5、设备及仪器展区：有机硅相关设备、气凝胶相关设备、二氧化硅相关设备、硅基陶瓷相关设备、政府及硅基新材料特色产业园区、产业集群、示范基地；

#### 四、收费标准

##### (1) 参会费用

日期	9月15日	10月15日	10月15日后
价格	2800元/人	3000元/人	3200元/人

三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价。费用含会议费、餐饮（中餐和晚餐）及其它杂费。住宿统一安排，费用自理。

##### (2) 展位费用

展位类型	价格	备注
展板展位	18000元/个	1、展板尺寸 2.2 米（宽）*3 米（高）， 配套一张展桌，两把椅子； 2、赠送参会名额 2 人；

##### (3) 账户信息

户 名：北京国化新材料技术研究院有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

账 号：0200 2282 0902 0125 456

##### (4) 商务合作

接受赞助发言、展位、手册广告、挂绳、胸卡、易拉宝等商务合作。

## 五、联系人

唐乃美	18210097596	tangnaimei@acmi.org.cn
徐静涛	13916891739	xujingtao@acmi.org.cn
张 慧	17352637513	zhanghui@acmi.org.cn
何 力	19907121608	heli@acmi.org.cn
刘 英	15552665724	liuying@acmi.org.cn
晋靖涛	18736748052	jinjingtao@acmi.org.cn

附件 1：同期活动日程

附件 2：参会回执表

附件 3：参展申请表

北京国化新材料技术研究院有限公司

二〇二六年五月十四日



附件 1:

## 同期活动日程

10 月 27 日下午	
会议代表注册、签到	
10 月 28 日上午	
大会开幕式、主论坛	
10 月 28 日下午-29 日全天	
2026 硅橡胶技术创新与应用发展峰会	主题一：特种硅橡胶 主题二：电子电气高端密封硅橡胶 主题三：人形机器人、低空经济与智能制造
2026 硅树脂技术创新与应用交流会	主题一：高端硅树脂合成改性与国产化替代 主题二：高端电子与光学级有机硅树脂 主题三：新能源与特种涂层
2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会	主题一：气相二氧化硅 主题二：沉淀二氧化硅 主题三：高端硅溶胶/CMP 材料
2026 先进硅基陶瓷技术与应用交流会	主题一：高纯硅基陶瓷粉体与先进烧结技术创新 主题二：SiC/Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 陶瓷在半导体与新能源装备应用 主题三：硅基陶瓷 3D 打印与复合材料高端结构件产业化
2026 第四届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛	主题一：硅基气凝胶制备与产业化 主题二：气凝胶新能源与轨道交通应用 主题三：建筑与工业节能应用

## 附件 2:

## 参会回执表

会议名称				
企业* (发票抬头)				
经营产品	(限填 3 种)			
参会代表	姓名	职务	手机	电子邮箱
详细信息*				
参会费用	日期	9 月 15 日前	10 月 15 日前	10 月 15 日后及现场
	价格	2800 元/人	3000 元/人	3200 元/人
	三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价 __万__仟__佰__拾__元 ¥: __元 (含会费、餐饮, 不含住宿, 汇款注明: 华南硅业大会)			
宣传推广	<input type="checkbox"/> 展位; <input type="checkbox"/> 会刊彩页; <input type="checkbox"/> 推广发言; <input type="checkbox"/> 支持单位; <input type="checkbox"/> 礼品赞助; <input type="checkbox"/> 视频宣传; *其他			
付款方式	户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司 开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 账 号: 0200 2282 0902 0125 456 汇款请注明“华南硅业大会”			
住宿信息*	1、深圳登喜路国际大酒店(准五星), 深圳市宝安区宝田一路 12 号, 0755-23008888, 豪华大床 480 元/天(含早), 豪华双床 500 元/天(含早)			
	2、深圳嘉禧国际酒店, 深圳宝安宝田一路地铁站点, 距会议酒店 60 米, 单间/标间 350 元/天含早 (签到时间 10 月 27 日, 会议时间 10 月 28—29 日) 住宿时间: __月__日至__月__日 共__天, 单间__间, 标间__间, 因会议人数较多, 房间有限, 会务组仅为付费代表提前预留房间, 房费请与酒店直接结算; 留房截止日期 10 月 15 日; 未支付会议费的代表, 住宿请自行安排。			
会务组				
提示: *为必填项; 参会单位请把报名表 Email 至会务组(以上一人即可); 发票种类(打√): 电子专票__; 电子普票__。 开票资料:				

附件 3:

## 参展申请表

企业* (发票抬头)			
公司地址			
经营产品	(限填 3 种)		
姓 名		手 机	
职 务		电子邮箱	
展位号		尺 寸	__米×__米, __平
展位费用	__万__仟__佰__拾__元 ¥: __元 (光地及特装展位不含设计、搭建和展具租赁费用, 汇款注明: ACMI 大会)		
宣传推广	<input type="checkbox"/> 展位; <input type="checkbox"/> 会刊彩页; <input type="checkbox"/> 推广发言; <input type="checkbox"/> 支持单位; <input type="checkbox"/> 礼品赞助; <input type="checkbox"/> 视频宣传; *其他		
付款方式	户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司 开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 账 号: 0200 2282 0902 0125 456 汇款请注明“华南硅业大会”		
备注	展会赠送的会议名额, 请及时联系会务组进行登记。		
签字盖章	经办人 (签字): _____ 参展企业 (盖章): _____  日期: _____		